

云南大学数学与统计学院
上机实践报告

课程名称：近代密码学实验	年级：2015 级	上机实践成绩：
指导教师：陆正福	姓名：刘鹏	
上机实践名称：离散对数问题实验	学号：20151910042	上机实践日期：2018-03-07
上机实践编号：No.03	组号：	上机实践时间：22:39

一、实验目的

熟悉离散对数问题（DLP）及其有关的密码体制。

二、实验内容

1. 编程实现与离散对数问题（DLP）有关的求解算法；
2. 编程实现 Diffie-Hellman 体制；
3. 编程实现 ElGamal 体制。

三、实验平台

Windows 10 ProWorkstation1803;
SageMath version 8.2, Release Date: 2018-05-05

四、实验记录与实验结果分析

1 题

编程实现与离散对数问题（DLP）有关的算法。求解离散对数问题常见的算法有：Shanks 的大步小步算法（baby-step giant-step algorithm）、Pollard rho 算法、Pohlig-Hellman 算法、Index Calculus 算法等。对于三十位以上的素数，已知最优的模 p 剩余类域中离散对数求解算法是应用了数域筛法技术的 Index Calculus 算法。

2 题

编程实现 Diffie-Hellman 密钥交换体制。

Solution:

Diffie 和 Hellman 在一篇具有独创意义的论文中首次提出了公钥算法，给出了公钥密码学的定义，该算法通常称为 Diffie-Hellman 密钥交换。该算法的目的是使两个用户能安全地交换密钥，以便在后续的通信中用该密钥对消息加密。该算法本身只限于进行密钥交换。[1]

Diffie-Hellman 算法的有效性是建立在计算离散对数是很困难的这一基础上的。一个素数 p 的本原根 a ，满足如下条件： $a \bmod p, a^2 \bmod p, \dots, a^{p-1} \bmod p$ 是整数1到 $p-1$ 的一个置换。对于任意一个整数 b ，必然有如下结论：存在一个整数 i ，满足 $b \equiv a^i \bmod p$ 。这里的这个 i 称为 b 的以 a 为底的模 p 离散对数，记为 $\text{dlog}_{a,p}(b)$ 。

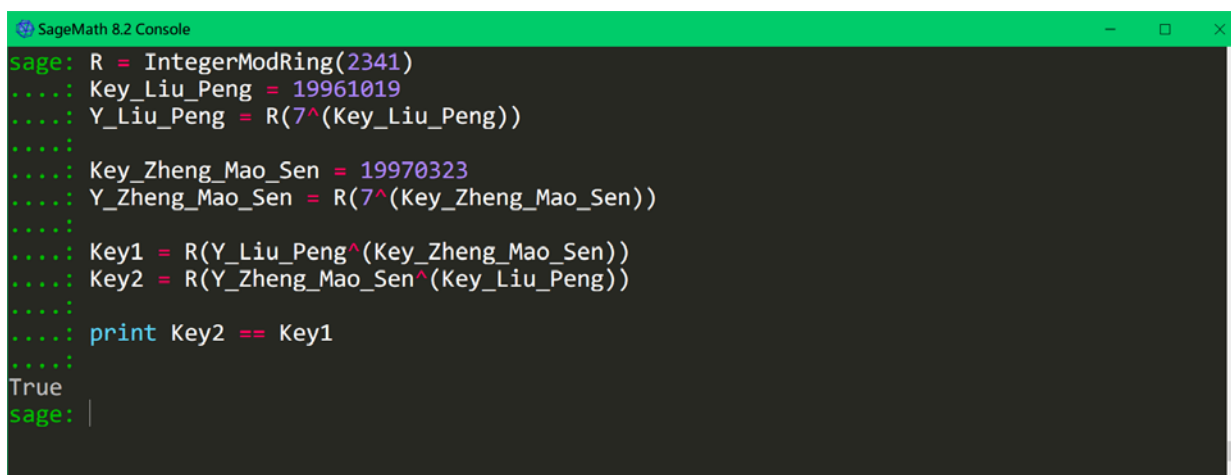
Sage 代码

```
1 R = IntegerModRing(2341)
2 Key_Liu_Peng = 19961019
3 Y_Liu_Peng = R(7^(Key_Liu_Peng))
4
5 Key_Zheng_Mao_Sen = 19970323
6 Y_Zheng_Mao_Sen = R(7^(Key_Zheng_Mao_Sen))
7
```

```
8 Key1 = R(Y_Liu_Peng^(Key_Zheng_Mao_Sen))
9 Key2 = R(Y_Zheng_Mao_Sen^(Key_Liu_Peng))
10
11 print Key2 == Key1
```

可以看到，这个程序里面需要对私钥进行以本原根为底取指数，然后取模 p 的结果。这里面要用到快速幂取模算法，幸运的是 SageMath 里面内置了。这里的素数 $p = 2341$ ，它有很多本原根，这里取得是7。

程序截图



```
sage: R = IntegerModRing(2341)
.....: Key_Liu_Peng = 19961019
.....: Y_Liu_Peng = R(7^(Key_Liu_Peng))
.....:
.....: Key_Zheng_Mao_Sen = 19970323
.....: Y_Zheng_Mao_Sen = R(7^(Key_Zheng_Mao_Sen))
.....:
.....: Key1 = R(Y_Liu_Peng^(Key_Zheng_Mao_Sen))
.....: Key2 = R(Y_Zheng_Mao_Sen^(Key_Liu_Peng))
.....:
.....: print Key2 == Key1
.....:
True
sage: |
```

过程分析：

Diffie-Hellman 体制非常简单，核心的原理就是素数本原根的性质与离散对数的反推困难性。可以看到最后的 Key2 与 Key1 是相等的。而中间值都是可以在公共信道传输并避免被攻击者进行分析的。

六、实验体会

SageMath 的文档在国内比较少，要读官方的数论篇才能有所应用。总体来看，SageMath 在使用上还是比较方便的。

七、参考文献

1. Stallings, W., *密码编码学与网络安全：原理与实践*. 6th ed. 国外计算机科学教材系列. 2015, 北京: 机械工业出版社.